

ভারত প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগে যোগদান করেছে এবং 'ইন্ডিয়া-U.S. AI অপর্চুনিটি পার্টনারশিপ' বিষয়ে যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে

20 ফেব্রুয়ারি, 2026

2026 ফেব্রুয়ারি 20-এ, নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত AI ইমপ্যাক্ট সামিটের ফাঁকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে, ভারত প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগে যোগদান করেছে এবং প্যাক্স সিলিকা ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী হয়েছে। ভারত ঘোষণাপত্রের দ্বিপাক্ষিক সংযোজন হিসেবে 'ভারত-U.S. AI অপর্চুনিটি পার্টনারশিপ' বিষয়ে একটি যৌথ বিবৃতিতেও স্বাক্ষর করেছে।

2. ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব শ্রী এস. কৃষ্ণান; ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রী সার্জিও গোর; এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি ও পরিবেশ বিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট, শ্রী জ্যাকব হেলবার্গ এই নথিগুলিতে স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি সম্মানিত রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং মার্কিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি কার্যালয়ের পরিচালক মি. মাইকেল ড্র্যাটসিওস-এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

3. তার মূল বক্তব্যে, মন্ত্রী বৈষ্ণব উল্লেখ করেছেন যে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাপ্লাই চেইন নিরাপত্তা নিয়ে সহযোগিতার শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে, এবং প্যাক্স সিলিকার আওতায় সহযোগিতা ভারত-U.S. বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও সাপ্লাই চেইনের স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত সংলাপ আরও গভীর করবে।

4. রাষ্ট্রদূত গর উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগে প্রবেশ কৌশলগত এবং অপরিহার্য উভয়ই। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারত অত্যন্ত দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং ও উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে আসে, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এবং একটি দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করে, যা এই জোটের অপরিহার্য শক্তি সরবরাহ করে।

5. সেক্রেটারি হেলবার্গ উল্লেখ করেছেন যে, প্যাক্স সিলিকা অংশীদাররা একটি নতুন স্থাপত্য তৈরি করছে যা বুদ্ধিমত্তা বিস্তার করে, মানুষের হাতে AI-এর রূপান্তরমূলক ক্ষমতা দেয় এবং অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দরজা খোলে।

6. স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পরে আন্ডার সেক্রেটারি হেলবাগের সঞ্চালনায় একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ - আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সচিব কৃষ্ণন, রাষ্ট্রদূত গোর, মাইক্রোনের CEO শ্রী সঞ্জয় মেহরোত্রা এবং টাটা ইলেকট্রনিক্সের CEO ডঃ রণধীর ঠাকুর।

7. প্যাক্স সিলিকা AI যুগের ভিত্তিপ্রস্তরযুক্ত প্রযুক্তির জন্য নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক এবং উদ্ভাবন-চালিত সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করতে চায়, বিশেষ করে সিলিকন এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যা সেমিকন্ডাক্টর, উন্নত কম্পিউটিং এবং অন্যান্য উচ্চ-প্রযুক্তি ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে।

8. ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র AI সুযোগ অংশীদারিত্বে যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে উদ্ভাবন-বান্ধব নিয়ন্ত্রক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা, ফিজিক্যাল AI স্ট্যাককে শক্তিশালী করা এবং মুক্ত ব্যবসায়িক উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য রাখছে। এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হলো AI ডেভেলপার, স্টার্টআপ এবং ইকোসিস্টেম সক্ষমকারীদের ক্ষমতায়ন করা; যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম অন্বেষণ করা; পরবর্তী প্রজন্মের ডেটা সেন্টারে শিল্প অংশীদারিত্ব এবং বিনিয়োগ সহজতর করা; কম্পিউট এবং উন্নত প্রসেসর ব্যবহারে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; এবং AI মডেল ও অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করা।

9. এই প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ভারত-U.S. বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। ভারতের প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগে যোগদান গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান প্রযুক্তিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও গভীর করবে এবং দুই দেশের স্থিতিশীল, বিশ্বাসযোগ্য এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত সাপ্লাই চেইনের প্রতি অভিন্ন প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় করবে।

নয়া দিল্লি

20 ফেব্রুয়ারি, 2026